

1-8-4-15 擬似短絡／疑似短路 / Quasi short

【特徴】 回路線間が突起などにより短絡寸前の状態になっている欠陥

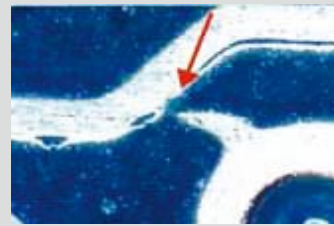
【特征】 在线路之间凸出等，将要短路之前的缺陷。

【Characteristics】 Conductors are almost shorted by a conductor projection or the like.

【原因・判断ポイント・発生工程】 回路形成時に出来た突起により、回路導体間隔が狭まって出来たもの（回路形成工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在图形转移时发生的凸出，使得线路间距变窄所引起的（图形转移工序）。

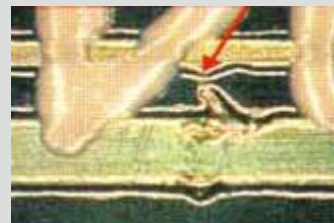
【Causes/processes involved/keys to judgment】 There exists a spike like protrusion from one conductor that is formed in imaging process so that the conductor spacing is very much narrowed at the protrusion. (Imaging process)



【コメント】
顕微鏡倍率 × 175

【注釋】
显微镜倍率 × 175

【Comments】
Magnification: ×175



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

1-8-4-16 銅片挟まり短絡／夹杂铜片的疑似短路 / Quasi short by copper debris between conductor

【特徴】 導体間に銅片が挟まり短絡しかかっている状態の欠陥

【特征】 在导线之间夹杂铜片，处于将要短路的缺陷。

【Characteristics】 A copper debris exists between conductors almost to cause short

【原因・判断ポイント・発生工程】 何らかの起因で銅片が銅体間に押し込まれて出来たもの（回路形成 ET ～ SR 塗布工程前）

【原因、判断要点、发生工序】 某种起因导致铜片挤进铜导线之间所引起的（图形转移 ET ～ 涂布 SR 工序前）。

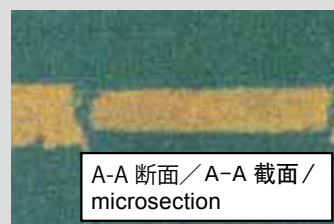
【Causes/processes involved/keys to judgment】 Copper debris is pushed in between conductors for some reason. (Imaging, etching – solder resist application process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×